



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻器类型: **通用电阻器**

端接数量: 8

封装尺寸代码: 0603

封装方法: **卷带和卷轴**

无源元件容差: 1 %

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	通用电阻器
封装尺寸代码	0603
元件类型	厚膜

结构特性

电阻器数量	4
-------	---

电气特征

工作电压	50 V
无源元件容差	1 %
电阻等级	最多 1 kΩ
电阻值	33 Ω
额定功率	.063 W

端接特性

端接数量	8
表面贴装电阻器端接类型	焊接

使用环境

温度系数	±400 ppm/°C
------	-------------

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性



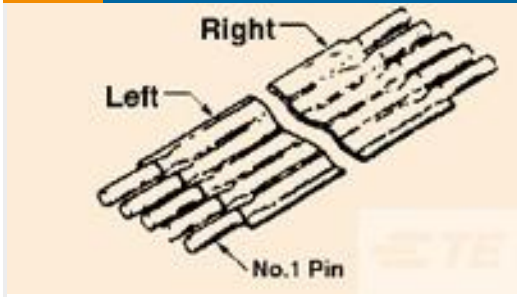
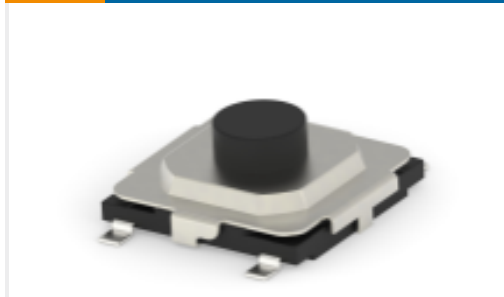


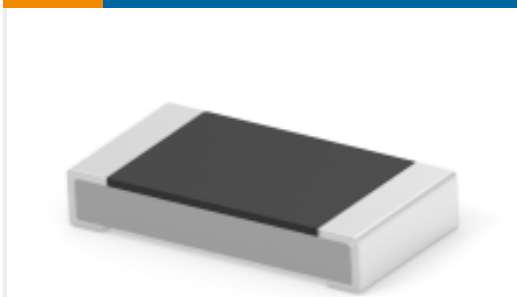

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2013年6月（144） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 <p>TE 产品编号9-1625971-5 HSA25 R01 10%</p>	 <p>TE 产品编号1-830611-0 LGH 1/2 SNGL MLD END</p>	 <p>TE 产品编号3-1437162-8 FSP-12A-11</p>	 <p>TE 产品编号2337238-3 TACT MINI GW 5.2X5.2X2 160GF</p>
 <p>TE 产品编号3-2176307-2 RP 1E 0.1W 26K1 0.1% 25PPM 5K RL</p>	 <p>TE 产品编号7-2176305-3 RP 1E 0.1W 604R 0.1% 25PPM 5K RL</p>	 <p>TE 产品编号2-2176392-9 RQ 1206 261K 0.1% 10PPM 5K RL</p>	 <p>TE 产品编号1-1879353-9 RR02 5% 24K AMMO</p>



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1622819-5_BA.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1622819-5_BA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1622819-5_BA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

英文版本